DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRN-703	製品仕様書	1/6
PRODUCT No.		Date:.20170
SKRNPME010	For reference 参考	
. General 一般事項		
1.1 Application 適用 1.2 Operating temperature 1.3 Storage temperature ra 1.4 Test conditions 試験	ange 保存温度範囲: <u>-40</u> ~ <u>90</u> °C (normal humidity,normal air pressure 常湿・常見 状態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and test 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 Normal temperature 常 温: (Temperature 温度 5~35°C) Normal humidity 常 湿: (Relative humidity 湿度 25~85%) Normal air pressure 常 圧: (Air pressure 気圧 86~106kPa) If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2°C Relative humidity 相対湿度: 60~70% Air pressure 気 圧: 86~106kPa mensions 外観、形状、寸法 There shall be no defects that affect the serviceability of the product. 性能上有害な欠陥があってはならない。	王) ts are as follows.
. Type of actuating 動作語	形式 <u>Tactile feedback</u> <u>タクティールフィードバック</u>	
4. Contact arrangement 回 5. Ratings 定格 5.1 Maximum ratings 最力 5.2 Minimum ratings 最小	(Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細 大定格 <u>12 V DC 50 m</u> A	細は製品図による)
δ. Electrical specification	電気的性能	
Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
5.1 Contact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え, 測定する。 (1) Depression 押圧力: First action <u>1.18</u> N Second action <u>3.14</u> N (2) Measuring method 測定方法: 1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA.	First action : <u>100 m</u> $\Omega$ Max. Second action: <u>100 m</u> $\Omega$ Max.
	1kHz 微少電流接触抵抗計, 又は DC5V 10mA 電圧降下法	
6.2 Insulation resistance 絶 縁 抵 抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>100</u> V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と 金属フレーム間	<u>100 Μ</u> Ω Min.
6.3 Voltage proof	Measurements shall be made following the test set forth below:	There shall be no breakdown.
耐 電 圧	下記条件で試験を行った後,測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: <u>250</u> V AC (50~60Hz) (2) Duration 印加時間: 1 min (3) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間, 金属フレームがある場合は, 端子と 金属フレーム間	絶縁破壊のないこと。

DOCI		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
KRN-703     製品仕様書				2/6
PROD	UCT N₀.	For reference 参考		Date:.20170
SKRI	NPME010	For reference 参考		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	 判定基準
6.4	Bounce	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use	First,Second action:	
	バウンス	(3 to 4 operations per s),bounce shall be tested at "ON" and "OFF". スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し, ON時及び OFF時のバウンスを測定する。	ON bounce : <u>10 </u> ms M OFF bounce: <u>10 </u> ms I	
		$ \begin{array}{c}                                     $		
7. Meo	chanical specification	幾械的性能		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
7.1	Operating force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に徐々に荷重を加え, スイッチがONするまでの最大荷重を測定する。	First action : <u>0.59</u> ± Second action: <u>1.57</u>	
7.2	Travel	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and	First action : 0.25 $\pm$	: 0.1 mm
	移動量	then applying a static load of bellow force to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部に静荷重を加え, スイッチがONするまでの距離を測定する。	Second action: <u>0.4</u>	
7.3	Return force	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is	First action : 0.1	N Min.
	復 帰 力	vertical and,upon depression of the stem in its center the whole travel distance ,the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し, 操作部中央部を全移動量押圧 後, 操作部が復帰する力を測定する。	Second action: 0.59 N Min.	
7.4	Stop strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and         then a below static load shall be applied in the direction of stem operation.         スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の         静荷重を加える。 <ul> <li>(1) Depression</li> <li>押圧力: 29.4 N</li> <li>(2) Time</li> <li>時間: 60 s</li> </ul>	There shall be no sig mechanically and ele 機械的, 電気的に異	ctrically.
8. Env	vironmental specification			
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判 定 基 準
8.1	Resistance to low	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.	
	temperatures 耐寒性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>-40</u> ±_2 °C (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Item 7.1 Item 7.2	
8.2	Heat resistance	Following the test set forth below the sample shall be left in normal	Item 6.	
	耐熱性	temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>90</u> ± <u>2</u> ℃ (2) Time 時間: <u>96</u> h	Item 7.1 Item 7.2	
8.3	Moisture resistance 耐湿性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 次の試験後,常温,常湿中に1時間放置後測定する。 (1) Temperature 温度: <u>60</u> ±_2_°C (2) Time 時間: <u>96</u> h (3) Relative humidity 相対湿度: <u>90</u> ~ <u>95</u> % (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。	Contact resistance $500 \text{ m} \Omega$ Max. Insulation resistance <u>10</u> M $\Omega$ Min. Item 6.3 Item 6.4 Item 7.1 Item 7.2	接触抵抗(Item 6.1) : 絶縁抵抗(Item 6.2) :
	ELECTRIC CO.,LTD.			

DOCU	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
	KRN-703	製品仕様書		3⁄6
PROD	DUCT No.			Date:.20170
SKR	NPME010	For reference 参考		
	Items 項 目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準
8.4	Change of temperature 温度サイクル	After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A $A = \pm 90 ^{\circ}C$ $B = -40 ^{\circ}C$ C = -2 h D = -1 h E = -2 h F = -1 h (1)Number of cycles + 1 cycle + 1 cycle	Item 6. Item 7.1 Item 7.2	TI 疋 坐 千
9. End	lurance specification Items 項目 Operating life 動作寿命	耐久性能           Test conditions         試験条件           Measurements shall be made following the test set forth below:           下記条件で試験を行った後,測定する。           (1) 5_VDC 5_mA resistive load 抵抗負荷           (2) Rate of operation 動作速度:         2_to_3_operations per s           (3) Depression         押圧力:         2.06_N           (4) Cycles of operation         動作回数:         100,000_cycles         回	<u>    500    m</u> Ω Max.	<u>m</u> s Max. _ms Max. 助力(Item 7.1) :
			Item 7.2	
9.2	Vibration Resistance 耐振性	Measurements shall be made following the test set forth below:         下記条件で試験を行った後、測定する。         (1)Vibration frequency range 振動数範囲:       10 ~ 55 Hz         (2)Total amplitude       全振幅:       1.5 mm         (3)Sweep ratio       掃引の割合:       10-55-10 Hz Approx.       1 min       約 1 分         (4)Method of changing the sweep vibration frequency:       Logarithmic or uniform         掃引振動数の変化方法       対数又は一様掃引         (5)Direction of vibration:       Three mutually perpendicular directions, including         振動の方向       the direction of the travel         スイッチ操作方向を中心とした垂直 3 方向       (6)Duration         (6)Duration       振動時間:       2 h each (6 h in total)       各 2 時間(計 6 時間)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	
9.3	Shock 耐衝撃性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後,測定する。 (1)Acceleration 加速度: <u>784</u> m/s <sup>2</sup> { <u>80</u> G } (2)Acting time 作用時間: <u>11</u> msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: <u>3</u> times per direction ( <u>18</u> times in total) 各方向各 <u>3</u> 回(計 <u>18</u> 回)	Item 6.1 Item 7.1 Item 7.2	



DOCI	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
	KRN-703	製品仕様書	4⁄6
	DUCT N₀. NPME010	For reference 参考	Date:.201707
10. Sc	Idering conditions 半日		
	Items 項 目	Recommended conditions 推 奖 条 件	
10.1	Hand soldering 手 半 田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max. (2)Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. (3)Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>60</u> W Max. (4)Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと	
10.2	Reflow soldering リフロ―半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(°C)	
		200 °C Max. 3 Peak Temperature         200         11         120s Max         (Pre-heating 予熱)         3       - 4         min. Max.         Time inside soldering equipment 炉内通過時間         (2)Allowable soldering time 半田回数 : 2 time Max.         (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time : 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)	
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	<ul> <li>(1)Switch terminals and PCB. Upper face shall be free from flax prior to soldering.</li> <li>事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。</li> <li>(2)Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like.</li> <li>半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。</li> <li>(3) Recommended cream solder : M705-GRN360-K2(SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2 同等品</li> <li>(4) When chip components is soldered on the back side of PCB by automatic flow soldering, after this switch so flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux eject designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area.</li> <li>本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを認</li> <li>(5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。</li> <li>(6)As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the</li> </ul>	tion. Therefore, when the PCB is 上げ等によりスイッチ側面から 設けないで下さい。 have the right one before use.

```
lowest temperature possible.
熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします。
(7)Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side.
スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。
(8)The thickness of cream solder : <u>0.15 mm</u>
クリーム半田印刷厚: <u>0.15 mm</u>
(9)Thickness of printed circuit board shall be 1.6 mm.
基板厚さは 1.6mm を推奨します。
```

DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE				
KRN-703	製品仕様書	5⁄6				
PRODUCT No.		Date:.201707				
SKRNPME010	For reference 参考					
 【Precaution in use】ご使用上の注	<u> </u>	<u> </u>				
A. General 一般項目						
tion devices and communicatior as life support system, space & the details. 本製品はオーディオ機器, 映像機器	d and manufacturfd for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, informa- n devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such a aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of comformity or check on us for R, 家電機器, 情報機器, 通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置, 宇宙・航空機器 求められる用途に使用される場合は, 貴社にて適合性の確認を頂くか, 当社へご確認ください。					
resistance (inductive (L) or cap	A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand. 本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は, 別途ご相談ください。					
B1. Note that if the load is applied	B. Soldering and assemble to PC board process 半田付, 基板実装工程 B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。					
_	e confirmed under actual production conditions. かいては、実際の量産条件で確認されるようお願いします。					
of the SW during automatic dip	33. As this TACT switch is designed for reflow soldering, if you place it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding part of the SW during automatic dip soldering after being mounted, so do not apply auto dip after being mounted. 当タクトスイッチはリフロー半田対応ですが, スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが浸入する恐れが有ります ので十分にご注意下さい。					
-	B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。					
C. Washing process 洗浄工程 C1. Following the soldering process 半田付け後, 溶剤等でスイッチ	s, do not try to clean the switch with a solvent or the like. Fを洗浄しないでください。					
-	) 機構設計 battern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. -ンは, 製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。					
creep up on the wall of the ho 本スイッチをリフロー半田後、	onents on the backside of PCB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to ousing and penetrate the switch. Therefore, do not design a throughhole under and around the switch. プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は, ディップ時のフラックス吹き上げ等により, スイッチ側面より, フラ ので, パターン設計にあたっては, スイッチ下面, 周囲にスルーホールを設けないで下さい。					
D3. Do not place something pointy スイッチのフィルム部分を鋭利	on the scaling film of the switch. lなもので押さえることは避けて下さい。					
-	on is required, please consult with our detector switch section. と介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。					
(Refer to the strength of the st						
Enough care shall be taken to	lied to the area, which is out of actuator, this may also cause the similar damage or breakage to the switch. assure that stress is properly applied to actuator. 荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。					
	作範囲外であった場合にも、同様にスイッチの破損が考えられますので、操作範囲外には荷重を加えないで下さい。					
D6. Shape of keying tip: 打鍵部先如	端形状					

-It is recommended that the tip of the keying section be SR3(  $\phi {\rm 1.2})$ 

下図に示す Ø1.2mm 先端 SR3 の形状を推奨いたします。



DOCUMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KRN-703	製品仕様書	6⁄6
PRODUCT No.		Date:.201707
SKRNPME010	For reference 参考	
D7.Restriction in Operation:		
-	etween the center of the switch and the center of keying section is 0.5mm(max). する中心軸線から打鍵部中心軸線間のセンターズレは 0.5mm 以下にて御使用下さい。	
	<sup>環境</sup> the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause l する可能性がある環境では, 端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使,	-
F. Storage method. 保管方法		
in normal temperatures. H	ct immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corre lowever, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass. 宮温, 常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度とし <sup>-</sup>	-
mentioned above. You	you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same en should use it up as soon as possible. 気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。	nvironment
F3. Do not stack too many sw 過剰な積み重ねは行わな		
本仕様書は発行日より1 G2. Please understand that th discretion.	nvalid one year after it is issued, if you don't return it or don't place an order. 年間を経過して, ご返却又はご発注の無い場合は, 無効とさせていただきます。 ne specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be c 観寸法および取付寸法以外につきましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますので, あられ	
conditions, you must take	yond the rating. It may catch fire. If you think that the product may be used beyond the rating due to s certain protective measures, such as a protective circuit to shut down the current. (災発生のおそれがありますので絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れがある場合	
in the place where it can	the plastic used for this product is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, either refrai catch fire, or take measures to preclude catching fire. 脂等の燃焼グレードはUL規格の"94HB"(遅燃性グレード)相当を使用しております。 つきましては類燃 情策をお願いします。	-
expensive safety, whatev	all a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the ec rer purposes the equipment is applied for. . 高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図ら ことをお勧めします。	
if you use a switch for a in case the switch a スイッチの品質には万全を	in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. There product requiring higher safety level, we would like you to verify in advance what effects your module v alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing the fail-safe design, i.e. a protect で尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視され ってセットとしての影響を事前にご検討頂き、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安	would receive tion network. るセットの設計に際しては、
スイッチの品質には万全を スイッチの単品故障に対し	尽くしていますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視され	るセットの設計に際しては、